

ESP8684-WROOM-06C

技术规格书

支持 2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) 和蓝牙® 5 的小尺寸模组

内置 ESP8684 系列芯片，RISC-V 单核处理器

内置芯片叠封 2 MB/4 MB flash

14 个 GPIO

板载 PCB 天线



ESP8684-WROOM-06C



版本 1.0
乐鑫信息科技
版权 © 2023

1 模组概述

说明:

点击链接或扫描二维码确保您使用的是最新版本的文档:

https://espressif.com/documentation/esp8684-wroom-06c_datasheet_cn.pdf



1.1 特性

CPU 和片上存储器

- 内置 ESP8684H2 或 ESP8684H4 芯片, RISC-V 32 位单核微处理器, 主频最高 120 MHz
- 576 KB ROM
- 272 KB SRAM (其中 16 KB 专用于 cache)
- 封装内 flash (详见表 1 [ESP8684-WROOM-06C 系列型号对比](#))
- 引入 cache 机制的 flash 控制器
- 支持 flash 在电路编程 (ICP)

Wi-Fi

- 支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议
- 工作信道中心频率范围: 2412 ~ 2484 MHz
- 在 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 频宽
- 支持 1T1R 模式, 数据速率高达 72.2 Mbps
- 无线多媒体 (WMM)
- 帧聚合 (TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU)
- 立即块确认 (Immediate Block ACK)
- 分片和重组 (Fragmentation and defragmentation)
- 传输机会 (Transmit opportunity, TXOP)
- Beacon 自动监测 (硬件 TSF)
- 3 × 虚拟 Wi-Fi 接口
- 同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式、SoftAP 模式、Station + SoftAP 模式和混杂模式
请注意 ESP8684 系列在 Station 模式下扫描时, SoftAP 信道会同时改变

蓝牙®

- 低功耗蓝牙 (Bluetooth LE): Bluetooth 5
- 高功率模式 (20 dBm)
- 速率支持 125 kbps、500 kbps、1 Mbps、2 Mbps
- 广播扩展 (Advertising Extensions)
- 多广播 (Multiple Advertisement Sets)
- 信道选择 (Channel Selection Algorithm #2)
- Wi-Fi 与蓝牙共存, 共用同一个天线

外设

- GPIO、SPI、UART、I2C、LED PWM 控制器、通用 DMA 控制器、温度传感器、SAR 模/数转换器、定时器和看门狗

说明:

* 有关模组外设的详细信息, 请参考 [《ESP8684 系列芯片技术规格书》](#)。

模组集成元件

- 26 MHz 集成晶振

天线选型

- 板载 PCB 天线

工作条件

- 工作电压/供电电压: 3.0 ~ 3.6 V
- 工作环境温度: -40 ~ 105 °C

认证

- 蓝牙认证: [BQB](#)
- 环保认证: RoHS/REACH

测试

- HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD/Latch-up

1.2 描述

ESP8684-WROOM-06C 是一款通用型 Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 模组, 功能强大, 可用于智能家居、工业自动化、医疗保健、消费电子产品等领域。

ESP8684-WROOM-06C 可以使用回流焊贴装至 PCB 板上, 也可使用波峰焊竖插至 PCB 板上。贴装时, 模组有 14 个可用 GPIO; 竖插时, 模组有 5 个可用 GPIO。

ESP8684-WROOM-06C 采用 PCB 板载天线。

ESP8684-WROOM-06C 的系列型号对比如下表所示:

表 1: ESP8684-WROOM-06C 系列型号对比

订购代码	封装内 Flash	环境温度 ¹ (°C)	模组尺寸 ² (mm)
ESP8684-WROOM-06C-H2	2 MB	-40 ~105	15.8 × 20.3 × 2.7
ESP8684-WROOM-06C-H4	4 MB		

¹ 环境温度指乐鑫模组外部的推荐环境温度。

² 更多关于模组尺寸的信息, 请参考章节 [8.1 模组尺寸](#)。

ESP8684H2 和 ESP8684H4 芯片同属 ESP8684 系列芯片, 搭载 RISC-V 32 位单核处理器。ESP8684 系列芯片集成了丰富的外设, 包括 UART、I2C 主机、LED PWM 控制器、通用 DMA 控制器、温度传感器和 SAR 模/数转换器等。

说明:

* 关于 ESP8684 的更多信息请参考 [《ESP8684 系列芯片技术规格书》](#)。

1.3 应用

- 智能家居
 - 智能照明
 - 智能按钮
 - 智能插座
 - 室内定位
- 工业自动化
 - 工业机器人
 - 工业总线应用
- 消费电子产品
 - 智能手表、智能手环
 - OTT 电视盒、机顶盒设备
 - 具有数据上传功能的玩具和接近感应玩具
- 医疗保健
 - 健康监测
 - 婴儿监控器
- 智慧农业
 - 智能温室大棚
 - 智能灌溉
 - 农业机器人
- 零售餐饮
 - POS 系统
 - 服务机器人
- 通用低功耗 IoT 传感器集线器
- 通用低功耗 IoT 数据记录器

目录

1	模组概述	2
1.1	特性	2
1.2	描述	3
1.3	应用	4
2	功能框图	9
3	管脚定义	10
3.1	管脚布局	10
3.2	管脚描述	10
3.3	Strapping 管脚	11
4	电气特性	14
4.1	绝对最大额定值	14
4.2	建议工作条件	14
4.3	直流电气特性 (3.3 V, 25 °C)	14
4.4	功耗特性	15
4.4.1	Active 模式下的功耗	15
4.4.2	其他功耗模式下的功耗	15
5	射频特性	16
5.1	Wi-Fi 射频 (2.4 GHz)	16
5.1.1	Wi-Fi 射频发射器 (TX) 特性	16
5.1.2	Wi-Fi 射频接收器 (RX) 特性	17
5.2	低功耗蓝牙射频	18
5.2.1	低功耗蓝牙射频发射器 (TX) 特性	18
5.2.2	低功耗蓝牙射频接收器 (RX) 特性	19
6	模组原理图	22
7	外围设计原理图	23
8	模组尺寸和 PCB 封装图形	24
8.1	模组尺寸	24
8.2	推荐 PCB 封装图形	25
9	产品处理	27
9.1	存储条件	27
9.2	静电放电 (ESD)	27
9.3	炉温曲线	27
9.3.1	回流焊温度曲线	27
9.3.2	波峰焊温度曲线	28
9.4	超声波振动	28

10 相关文档和资源	29
修订历史	30

表格

1	ESP8684-WROOM-06C 系列型号对比	3
2	管脚定义	10
3	Strapping 管脚	12
4	Strapping 管脚的建立时间和保持时间的参数说明	13
5	绝对最大额定值	14
6	建议工作条件	14
7	直流电气特性 (3.3 V, 25 °C)	14
8	Active 模式下 Wi-Fi (2.4 GHz) 功耗特性	15
9	Modem-sleep 模式下的功耗	15
10	低功耗模式下的功耗	15
11	Wi-Fi 射频规格	16
12	频谱模板和 EVM 符合 802.11 标准时的发射功率	16
13	发射 EVM 测试	16
14	接收灵敏度	17
15	最大接收电平	17
16	接收邻道抑制	18
17	低功耗蓝牙射频规格	18
18	低功耗蓝牙 - 发射器特性 - 1 Mbps	18
19	低功耗蓝牙 - 发射器特性 - 2 Mbps	18
20	低功耗蓝牙 - 发射器特性 - 125 Kbps	19
21	低功耗蓝牙 - 发射器特性 - 500 Kbps	19
22	低功耗蓝牙 - 接收器特性 - 1 Mbps	19
23	低功耗蓝牙 - 接收器特性 - 2 Mbps	20
24	低功耗蓝牙 - 接收器特性 - 125 Kbps	21
25	低功耗蓝牙 - 接收器特性 - 500 Kbps	21

插图

1	ESP8684-WROOM-06C 功能框图	9
2	管脚布局（顶视图）	10
3	Strapping 管脚的建立时间和保持时间	12
4	ESP8684-WROOM-06C 原理图	22
5	外围设计原理图	23
6	模组尺寸	24
7	模组表面贴装推荐 PCB 封装图形	25
8	模组竖插装推荐 PCB 封装图形	26
9	回流焊温度曲线	27
10	波峰焊温度曲线	28

2 功能框图

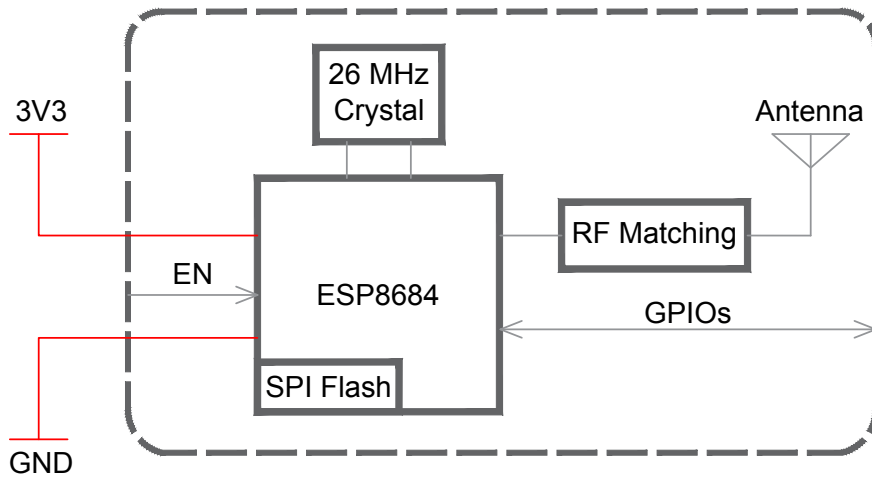


图 1: ESP8684-WROOM-06C 功能框图

3 管脚定义

3.1 管脚布局

管脚布局图显示了模组上管脚的大致位置。按比例绘制的实际布局请参考图 8.1 模组尺寸。

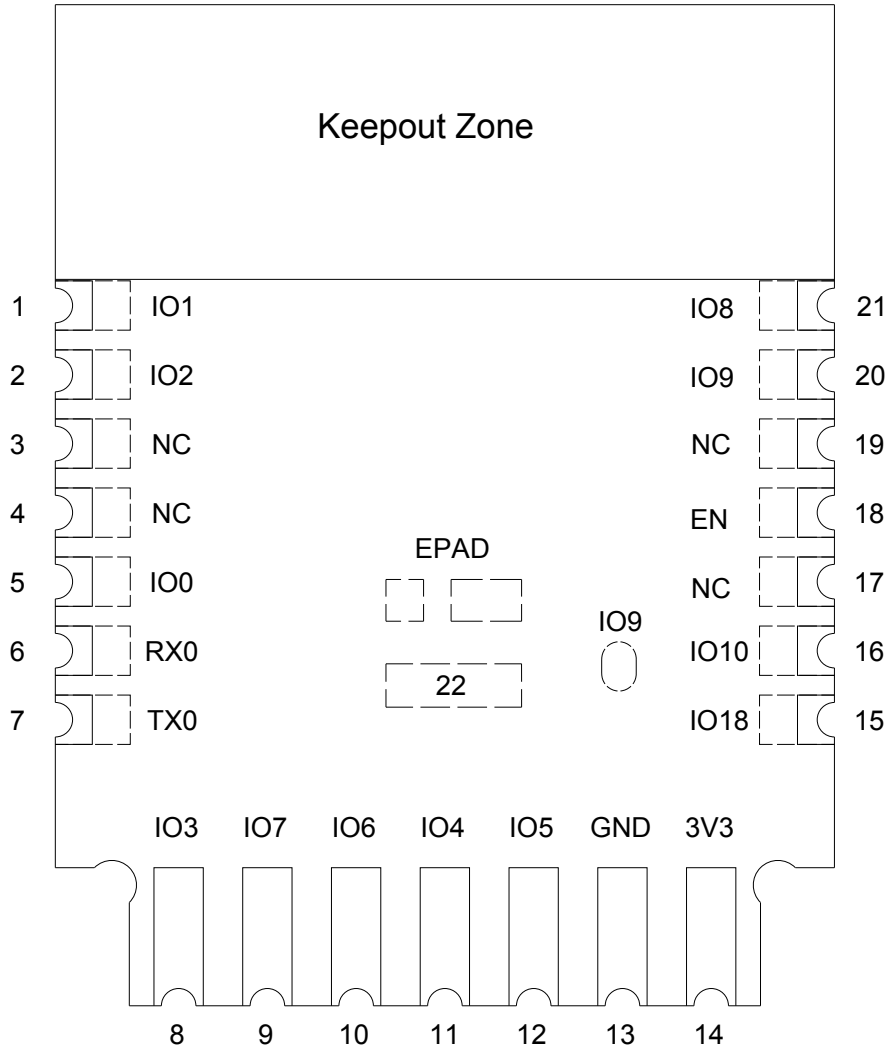


图 2: 管脚布局 (顶视图)

3.2 管脚描述

模组共有 22 个管脚，具体描述参见表 2 管脚定义。

外设管脚分配请参考 [《ESP8684 系列芯片技术规格书》](#)。

表 2: 管脚定义

名称	序号	类型 ¹	功能
IO1	1	I/O/T	GPIO1, ADC1_CH1
IO2	2	I/O/T	GPIO2, ADC1_CH2, FSPIQ

见下页

表 2 - 接上页

名称	序号	类型 ¹	功能
NC	3	—	空管脚
NC	4	—	空管脚
IO0	5	I/O/T	GPIO0, ADC1_CH0
RX0	6	I/O/T	GPIO19, U0RXD
TX0	7	I/O/T	GPIO20, U0TXD
IO3	8	I/O/T	GPIO3, ADC1_CH3, LED PWM
IO7	9	I/O/T	GPIO7, FSPID, MTDO, LED PWM
IO6	10	I/O/T	GPIO6, FSPICLK, MTCK, LED PWM
IO4	11	I/O/T	GPIO4, ADC1_CH4, FSPIHD, MTMS, LED PWM
IO5	12	I/O/T	GPIO5, FSPIWP, MTDI, LED PWM
GND	13	P	接地
3V3	14	P	供电
IO18	15	I/O/T	GPIO18
IO10	16	I/O/T	GPIO10, FSPICS0
NC	17	—	空管脚
EN	18	I	高电平：芯片使能； 低电平：芯片关闭； 内部默认已上拉。
NC	19	—	空管脚
IO9 ²	20	I/O/T	GPIO9
IO8	21	I/O/T	GPIO8
EPAD	22	P	接地

¹ P: 电源; I: 输入; O: 输出; T: 可设置为高阻。

² 该管脚可作为测试点使用。

说明:

芯片上电过程中, IO0, IO1, IO3, IO5/MTDI 会产生低电平毛刺, 详情请参考 [《ESP8684 系列芯片技术规格书》](#) 中通用输入/输出接口 (GPIO) 章节。

3.3 Strapping 管脚

说明:

以下内容摘自 [《ESP8684 系列芯片技术规格书》](#) 的 Strapping 管脚章节。芯片的 Strapping 管脚与 ESP8684-WROOM-06C 模组的管脚对应关系, 可参考章节 [6 模组原理图](#)。

ESP8684 系列芯片共有两个 Strapping 管脚。

- GPIO8
- GPIO9

软件可以读取 GPIO_STRAP_REG 寄存器的 GPIO_STRAPPING 字段, 获取 GPIO8 和 GPIO9 的值。寄存器具体描述请见 [《ESP8684 技术参考手册》](#) IO 交换矩阵寄存器列表章节。

在芯片的上电复位、RTC 看门狗复位、以及欠压复位过程中，Strapping 管脚对自己管脚上的电平采样并存储到锁存器中，锁存值为“0”或“1”，并一直保持到芯片掉电或关闭。

GPIO9 默认连接内部弱上拉。如果该管脚没有外部连接或者连接的外部线路处于高阻抗状态，则锁存值为“1”。

为改变 Strapping 的值，您可以应用外部下拉/上拉电阻，或者应用主机 MCU 的 GPIO 控制 ESP8684 系列芯片上电复位时的 Strapping 管脚电平。

复位放开后，Strapping 管脚和普通管脚功能相同。

配置 Strapping 管脚的详细启动模式请参阅表 3。

表 3: Strapping 管脚

系统启动模式 ¹			
管脚	默认	SPI 启动模式	下载启动模式
GPIO8	无	无关项	1
GPIO9	内部弱上拉	1	0
系统启动过程中，控制 ROM Code 打印			
管脚	默认	功能	
GPIO8	无	eFuse 的 EFUSE_UART_PRINT_CONTROL 字段为 0 时（初始默认值），上电正常打印，不受 GPIO8 控制。 1 时，若 GPIO8 为 0，上电正常打印；若 GPIO8 为 1，上电不打印。 2 时，若 GPIO8 为 0，上电不打印；若 GPIO8 为 1，上电正常打印。 3 时，上电不打印，不受 GPIO8 控制。	

¹ GPIO8 = 0 且 GPIO9 = 0 不可使用。

图 3 显示了 CHIP_EN 上电前和上电后 Strapping 管脚的建立时间和保持时间。各参数说明如表 4 所示。

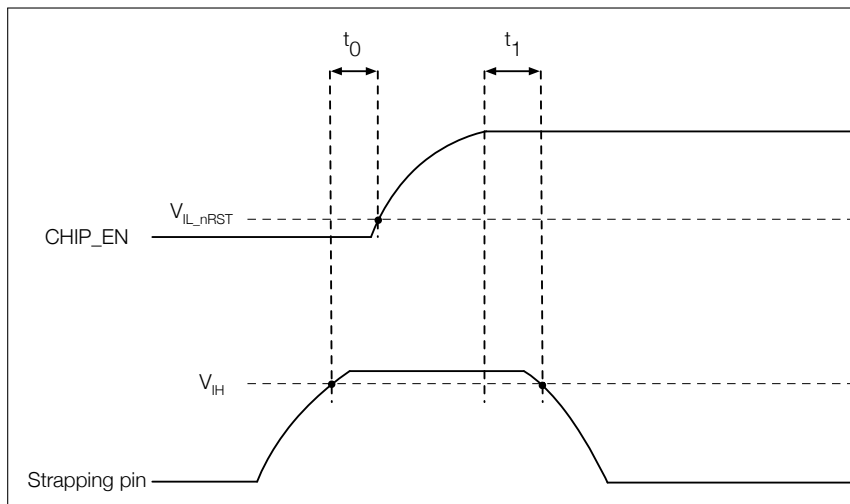


图 3: Strapping 管脚的建立时间和保持时间

表 4: Strapping 管脚的建立时间和保持时间的参数说明

参数	说明	最小值 (ms)
t_0	CHIP_EN 上电前的建立时间	0
t_1	CHIP_EN 上电后的保持时间	3

4 电气特性

4.1 绝对最大额定值

超出表 5 绝对最大额定值 可能导致器件永久性损坏。这只是强调的额定值，不涉及器件在这些或其它条件下超出表 6 建议工作条件 技术规格指标的功能性操作。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响模组的可靠性。

表 5: 绝对最大额定值

符号	参数	最小值	最大值	单位
VDD33	电源管脚电压	-0.3	3.6	V
T _{STORE}	存储温度	-40	105	°C

4.2 建议工作条件

表 6: 建议工作条件

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VDD33	电源管脚电压	3.0	3.3	3.6	V
I _{VDD}	外部电源的供电电流	0.5	—	—	A
T _A	工作环境温度	-40	—	105	°C

4.3 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C)

表 7: 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C)

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
C _{IN}	管脚电容	—	2	—	pF
V _{IH}	高电平输入电压	0.75 × VDD ¹	—	VDD ¹ + 0.3	V
V _{IL}	低电平输入电压	-0.3	—	0.25 × VDD ¹	V
I _{IH}	高电平输入电流	—	—	50	nA
I _{IL}	低电平输入电流	—	—	50	nA
V _{OH} ²	高电平输出电压	0.8 × VDD ¹	—	—	V
V _{OL} ²	低电平输出电压	—	—	0.1 × VDD ¹	V
I _{OH}	高电平拉电流 (VDD ¹ = 3.3 V, V _{OH} ≥ 2.64 V, PAD_DRIVER = 3)	—	40	—	mA
I _{OL}	低电平灌电流 (VDD ¹ = 3.3 V, V _{OL} = 0.495 V, PAD_DRIVER = 3)	—	28	—	mA
R _{PU}	上拉电阻	—	45	—	kΩ
R _{PD}	下拉电阻	—	45	—	kΩ
V _{IH_nRST}	芯片复位释放电压	0.75 × VDD ¹	—	VDD ¹ + 0.3	V
V _{IL_nRST}	芯片复位电压	-0.3	—	0.25 × VDD ¹	V

¹ VDD 是 I/O 的供电电源。

² V_{OH} 和 V_{OL} 为负载是高阻条件下的测试值。

4.4 功耗特性

4.4.1 Active 模式下的功耗

下列功耗数据是基于 3.3 V 供电电源、25 °C 环境温度的条件下测得。

所有发射功耗数据均基于 100% 占空比测得。

所有接收功耗数据均是在外设关闭、CPU 空闲的条件下测得。

表 8: Active 模式下 Wi-Fi (2.4 GHz) 功耗特性

工作模式	射频模式	描述	峰值 (mA)
Active (射频工作)	发射 (TX)	802.11b, 1 Mbps, DSSS @ 21.0 dBm	370
		802.11g, 54 Mbps, OFDM @ 19.0 dBm	307
		802.11n, HT20, MCS7 @ 18.0 dBm	287
	接收 (RX)	802.11b/g/n, HT20	65

4.4.2 其他功耗模式下的功耗

说明:

以下内容摘自 [《ESP8684 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 其他功耗模式下的功耗。

表 9: Modem-sleep 模式下的功耗

功耗模式	主频 (MHz)	描述	典型值 ¹ (mA)	典型值 ² (mA)
Modem-sleep ³	80	WFI (Wait-for-Interrupt)	9.4	10.3
		CPU 全速运转时	12.1	13.0
	120	WFI (Wait-for-Interrupt)	10.7	11.5
		CPU 全速运转时	14.7	15.6

¹ 所有外设时钟关闭时的典型值。

² 所有外设时钟打开时的典型值。实际情况下，外设在不同工作状态下电流会有所差异。

³ Modem-sleep 模式下，Wi-Fi 设有时钟门控。该模式下，访问 flash 时功耗会增加。若 flash 速率为 80 Mbit/s，SPI 2 线模式下 flash 的功耗为 10 mA。

表 10: 低功耗模式下的功耗

功耗模式	描述	典型值	单位
Light-sleep	—	140	μA
Deep-sleep	仅有 RTC 定时器处于工作状态	5	μA
Power off	CHIP_EN 管脚拉低，芯片处于关闭状态	1	μA

5 射频特性

本章提供产品的射频特性表。

射频数据是在天线端口处连接射频线后测试所得，包含了射频前端电路带来的损耗。

工作信道中心频率范围应符合国家或地区的规范标准。软件可以配置工作信道中心频率范围，具体请参考[《ESP 射频测试指南》](#)。

除非特别说明，射频测试均是在 3.3 V ($\pm 5\%$) 供电电源、25 °C 环境温度的条件下完成。

5.1 Wi-Fi 射频 (2.4 GHz)

表 11: Wi-Fi 射频规格

名称	描述
工作信道中心频率范围	2412 ~ 2484 MHz
无线标准	IEEE 802.11b/g/n

5.1.1 Wi-Fi 射频发射器 (TX) 特性

表 12: 频谱模板和 EVM 符合 802.11 标准时的发射功率

速率	最小值 (dBm)	典型值 (dBm)	最大值 (dBm)
802.11b, 1 Mbps, DSSS	—	21.0	—
802.11b, 11 Mbps, CCK	—	21.0	—
802.11g, 6 Mbps, OFDM	—	21.0	—
802.11g, 54 Mbps, OFDM	—	19.0	—
802.11n, HT20, MCS0	—	19.0	—
802.11n, HT20, MCS7	—	18.0	—

表 13: 发射 EVM 测试¹

速率	最小值 (dB)	典型值 (dB)	标准限值 (dB)
802.11b, 1 Mbps, DSSS	—	-25.0	-10.0
802.11b, 11 Mbps, CCK	—	-25.0	-10.0
802.11g, 6 Mbps, OFDM	—	-24.0	-5.0
802.11g, 54 Mbps, OFDM	—	-30.0	-25.0
802.11n, HT20, MCS0	—	-29.0	-5.0
802.11n, HT20, MCS7	—	-32.0	-27.0

¹ 发射 EVM 的每个测试项对应的发射功率为表 12 频谱模板和 EVM 符合 802.11 标准时的发射功率中提供的典型值。

5.1.2 Wi-Fi 射频接收器 (RX) 特性

802.11b 标准下的误包率 (PER) 不超过 8%，802.11g/n 标准下不超过 10%。

表 14: 接收灵敏度

速率	最小值 (dBm)	典型值 (dBm)	最大值 (dBm)
802.11b, 1 Mbps, DSSS	—	-99.0	—
802.11b, 2 Mbps, DSSS	—	-96.6	—
802.11b, 5.5 Mbps, CCK	—	-93.6	—
802.11b, 11 Mbps, CCK	—	-89.6	—
802.11g, 6 Mbps, OFDM	—	-94.0	—
802.11g, 9 Mbps, OFDM	—	-92.4	—
802.11g, 12 Mbps, OFDM	—	-91.0	—
802.11g, 18 Mbps, OFDM	—	-89.2	—
802.11g, 24 Mbps, OFDM	—	-86.2	—
802.11g, 36 Mbps, OFDM	—	-82.0	—
802.11g, 48 Mbps, OFDM	—	-78.0	—
802.11g, 54 Mbps, OFDM	—	-76.4	—
802.11n, HT20, MCS0	—	-93.4	—
802.11n, HT20, MCS1	—	-91.6	—
802.11n, HT20, MCS2	—	-88.4	—
802.11n, HT20, MCS3	—	-85.0	—
802.11n, HT20, MCS4	—	-81.4	—
802.11n, HT20, MCS5	—	-77.2	—
802.11n, HT20, MCS6	—	-75.4	—
802.11n, HT20, MCS7	—	-74.0	—

表 15: 最大接收电平

速率	最小值 (dBm)	典型值 (dBm)	最大值 (dBm)
802.11b, 1 Mbps, DSSS	—	5	—
802.11b, 11 Mbps, CCK	—	5	—
802.11g, 6 Mbps, OFDM	—	5	—
802.11g, 54 Mbps, OFDM	—	0	—
802.11n, HT20, MCS0	—	5	—
802.11n, HT20, MCS7	—	-1	—

表 16: 接收邻道抑制

速率	最小值 (dB)	典型值 (dB)	最大值 (dB)
802.11b, 1 Mbps, DSSS	—	35	—
802.11b, 11 Mbps, CCK	—	35	—
802.11g, 6 Mbps, OFDM	—	31	—
802.11g, 54 Mbps, OFDM	—	20	—
802.11n, HT20, MCS0	—	31	—
802.11n, HT20, MCS7	—	16	—

5.2 低功耗蓝牙射频

表 17: 低功耗蓝牙射频规格

名称	描述
工作信道中心频率范围	2402 ~ 2480 MHz
射频发射功率范围	-24.0 ~ 20.0 dBm

5.2.1 低功耗蓝牙射频发射器 (TX) 特性

表 18: 低功耗蓝牙 - 发射器特性 - 1 Mbps

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
载波频率偏移和漂移	Max. $ f_n _{n=0, 1, 2, 3, \dots, k}$	—	1.4	—	kHz
	Max. $ f_0 - f_n _{n=2, 3, 4, \dots, k}$	—	1.7	—	kHz
	Max. $ f_n - f_{n-5} _{n=6, 7, 8, \dots, k}$	—	0.9	—	kHz
	$ f_1 - f_0 $	—	1.0	—	kHz
调制特性	$\Delta F1_{avg}$	—	250.2	—	kHz
	Min. $\Delta F2_{max}$ (至少 99.9% 的 $\Delta F2_{max}$)	—	238.2	—	kHz
	$\Delta F2_{avg}/\Delta F1_{avg}$	—	1.00	—	—
带内发射	± 2 MHz 偏移	—	-32	—	dBm
	± 3 MHz 偏移	—	-38	—	dBm
	$> \pm 3$ MHz 偏移	—	-41	—	dBm

表 19: 低功耗蓝牙 - 发射器特性 - 2 Mbps

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
载波频率偏移和漂移	Max. $ f_n _{n=0, 1, 2, 3, \dots, k}$	—	4.0	—	kHz
	Max. $ f_0 - f_n _{n=2, 3, 4, \dots, k}$	—	1.6	—	kHz
	Max. $ f_n - f_{n-5} _{n=6, 7, 8, \dots, k}$	—	1.0	—	kHz
	$ f_1 - f_0 $	—	0.7	—	kHz

见下页

表 19 – 接上页

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
调制特性	$\Delta F1_{avg}$	—	497.4	—	kHz
	Min. $\Delta F2_{max}$ (至少 99.9% 的 $\Delta F2_{max}$)	—	477.5	—	kHz
	$\Delta F2_{avg}/\Delta F1_{avg}$	—	1.00	—	—
带内发射	± 4 MHz 偏移	—	-40	—	dBm
	± 5 MHz 偏移	—	-43	—	dBm
	$> \pm 5$ MHz 偏移	—	-44	—	dBm

表 20: 低功耗蓝牙 - 发射器特性 - 125 Kbps

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
载波频率偏移和漂移	Max. $ f_n _{n=0, 1, 2, 3, \dots, k}$	—	0.5	—	kHz
	Max. $ f_0 - f_n _{n=1, 2, 3, \dots, k}$	—	0.4	—	kHz
	$ f_0 - f_3 $	—	0.2	—	kHz
	Max. $ f_n - f_{n-3} _{n=7, 8, 9, \dots, k}$	—	0.6	—	kHz
调制特性	$\Delta F1_{avg}$	—	249.8	—	kHz
	Min. $\Delta F1_{max}$ (至少 99.9% 的 $\Delta F1_{max}$)	—	238.9	—	kHz
带内发射	± 2 MHz 偏移	—	-32	—	dBm
	± 3 MHz 偏移	—	-38	—	dBm
	$> \pm 3$ MHz 偏移	—	-41	—	dBm

表 21: 低功耗蓝牙 - 发射器特性 - 500 Kbps

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
载波频率偏移和漂移	Max. $ f_n _{n=0, 1, 2, 3, \dots, k}$	—	0.5	—	kHz
	Max. $ f_0 - f_n _{n=1, 2, 3, \dots, k}$	—	0.5	—	kHz
	$ f_0 - f_3 $	—	0.2	—	kHz
	Max. $ f_n - f_{n-3} _{n=7, 8, 9, \dots, k}$	—	0.6	—	kHz
调制特性	$\Delta F2_{avg}$	—	250.9	—	kHz
	Min. $\Delta F2_{max}$ (至少 99.9% 的 $\Delta F2_{max}$)	—	236.8	—	kHz
带内发射	± 2 MHz 偏移	—	-32	—	dBm
	± 3 MHz 偏移	—	-38	—	dBm
	$> \pm 3$ MHz 偏移	—	-41	—	dBm

5.2.2 低功耗蓝牙射频接收器 (RX) 特性

表 22: 低功耗蓝牙 - 接收器特性 - 1 Mbps

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
灵敏度 @30.8% PER	—	—	-98.0	—	dBm

见下页

表 22 – 接上页

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位	
最大接收信号 @30.8% PER	—	—	8	—	dBm	
接收选择性 C/I	共信道	$F = F_0 \text{ MHz}$	—	8	—	dB
	相邻信道	$F = F_0 + 1 \text{ MHz}$	—	-1	—	dB
		$F = F_0 - 1 \text{ MHz}$	—	-3	—	dB
		$F = F_0 + 2 \text{ MHz}$	—	-26	—	dB
		$F = F_0 - 2 \text{ MHz}$	—	-28	—	dB
		$F = F_0 + 3 \text{ MHz}$	—	-34	—	dB
		$F = F_0 - 3 \text{ MHz}$	—	-33	—	dB
		$F \geq F_0 + 4 \text{ MHz}$	—	-33	—	dB
		$F \leq F_0 - 4 \text{ MHz}$	—	-31	—	dB
	镜像频率	—	—	-33	—	dB
邻道镜像频率干扰	$F = F_{image} + 1 \text{ MHz}$	—	-32	—	dB	
	$F = F_{image} - 1 \text{ MHz}$	—	-34	—	dB	
带外阻塞	30 MHz ~ 2000 MHz	—	-23	—	dBm	
	2003 MHz ~ 2399 MHz	—	-30	—	dBm	
	2484 MHz ~ 2997 MHz	—	-10	—	dBm	
	3000 MHz ~ 12.75 GHz	—	-17	—	dBm	
互调	—	—	-31	—	dBm	

表 23: 低功耗蓝牙 - 接收器特性 - 2 Mbps

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位	
灵敏度 @30.8% PER	—	—	-94.0	—	dBm	
最大接收信号 @30.8% PER	—	—	8	—	dBm	
接收选择性 C/I	共信道	$F = F_0 \text{ MHz}$	—	9	—	dB
	相邻信道	$F = F_0 + 2 \text{ MHz}$	—	-11	—	dB
		$F = F_0 - 2 \text{ MHz}$	—	-7	—	dB
		$F = F_0 + 4 \text{ MHz}$	—	-35	—	dB
		$F = F_0 - 4 \text{ MHz}$	—	-30	—	dB
		$F = F_0 + 6 \text{ MHz}$	—	-35	—	dB
		$F = F_0 - 6 \text{ MHz}$	—	-29	—	dB
		$F \geq F_0 + 8 \text{ MHz}$	—	-39	—	dB
		$F \leq F_0 - 8 \text{ MHz}$	—	-33	—	dB
	镜像频率	—	—	-35	—	dB
邻道镜像频率干扰	$F = F_{image} + 2 \text{ MHz}$	—	-35	—	dB	
	$F = F_{image} - 2 \text{ MHz}$	—	-11	—	dB	
带外阻塞	30 MHz ~ 2000 MHz	—	-30	—	dBm	
	2003 MHz ~ 2399 MHz	—	-34	—	dBm	
	2484 MHz ~ 2997 MHz	—	-19	—	dBm	
	3000 MHz ~ 12.75 GHz	—	-28	—	dBm	
互调	—	—	-33	—	dBm	

表 24: 低功耗蓝牙 - 接收器特性 - 125 Kbps

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位	
灵敏度 @30.8% PER	—	—	-105.0	—	dBm	
最大接收信号 @30.8% PER	—	—	8	—	dBm	
接收选择性 C/I	共信道	$F = F_0 \text{ MHz}$	—	3	—	dB
	相邻信道	$F = F_0 + 1 \text{ MHz}$	—	-7	—	dB
		$F = F_0 - 1 \text{ MHz}$	—	-5	—	dB
		$F = F_0 + 2 \text{ MHz}$	—	-35	—	dB
		$F = F_0 - 2 \text{ MHz}$	—	-34	—	dB
		$F = F_0 + 3 \text{ MHz}$	—	-38	—	dB
		$F = F_0 - 3 \text{ MHz}$	—	-37	—	dB
		$F \geq F_0 + 4 \text{ MHz}$	—	-41	—	dB
		$F \leq F_0 - 4 \text{ MHz}$	—	-45	—	dB
	镜像频率	—	—	-41	—	dB
邻道镜像频率干扰	$F = F_{image} + 1 \text{ MHz}$	—	-43	—	dB	
	$F = F_{image} - 1 \text{ MHz}$	—	-38	—	dB	

表 25: 低功耗蓝牙 - 接收器特性 - 500 Kbps

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位	
灵敏度 @30.8% PER	—	—	-101.0	—	dBm	
最大接收信号 @30.8% PER	—	—	8	—	dBm	
接收选择性 C/I	共信道	$F = F_0 \text{ MHz}$	—	4	—	dB
	相邻信道	$F = F_0 + 1 \text{ MHz}$	—	-6	—	dB
		$F = F_0 - 1 \text{ MHz}$	—	-5	—	dB
		$F = F_0 + 2 \text{ MHz}$	—	-29	—	dB
		$F = F_0 - 2 \text{ MHz}$	—	-32	—	dB
		$F = F_0 + 3 \text{ MHz}$	—	-31	—	dB
		$F = F_0 - 3 \text{ MHz}$	—	-36	—	dB
		$F \geq F_0 + 4 \text{ MHz}$	—	-34	—	dB
		$F \leq F_0 - 4 \text{ MHz}$	—	-33	—	dB
	镜像频率	—	—	-34	—	dB
邻道镜像频率干扰	$F = F_{image} + 1 \text{ MHz}$	—	-37	—	dB	
	$F = F_{image} - 1 \text{ MHz}$	—	-31	—	dB	

7 外围设计原理图

模组与外围器件（如电源、天线、复位按钮、JTAG 接口、UART 接口等）连接的应用电路图。

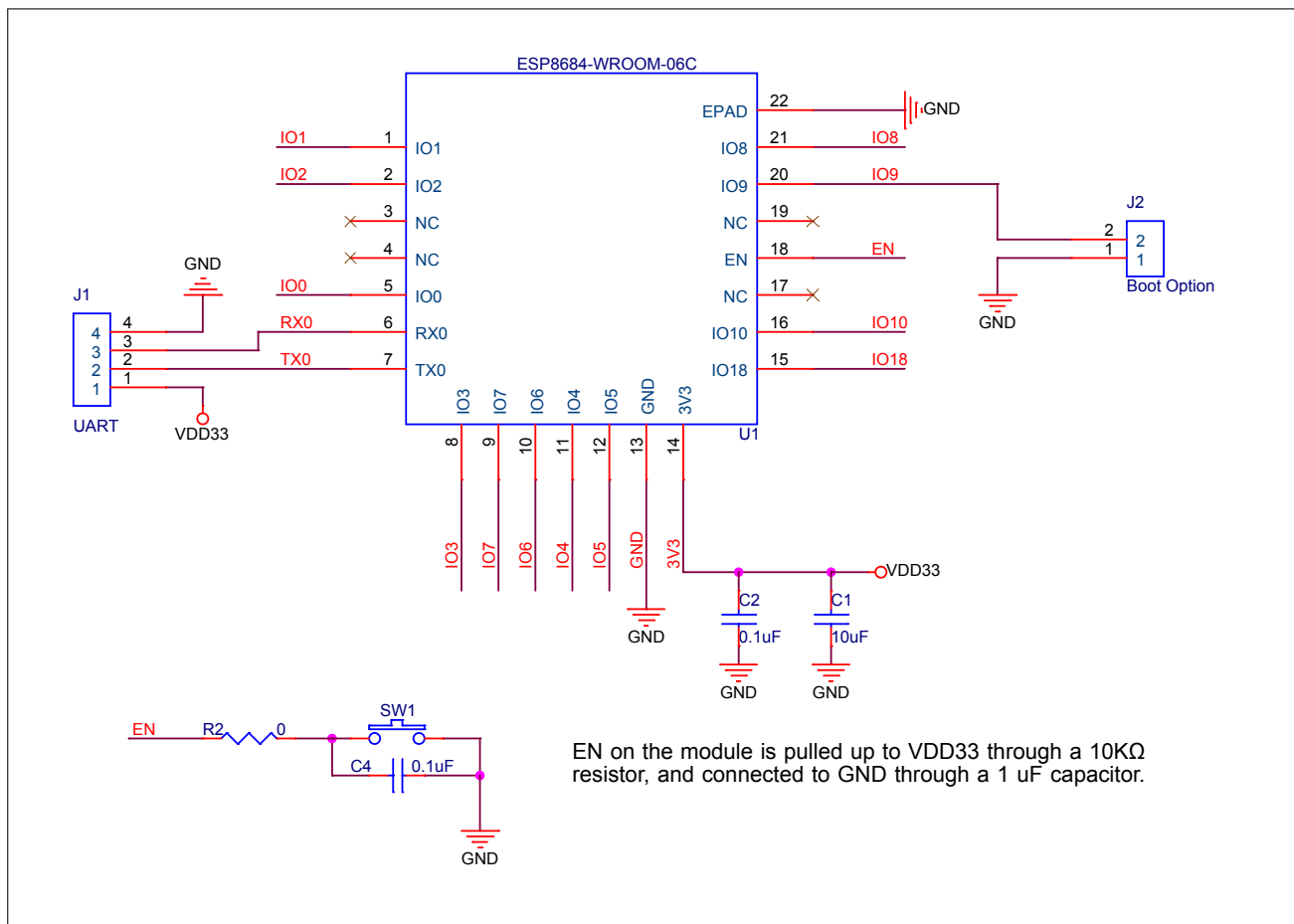


图 5: 外围设计原理图

- EPAD 可以不焊接到底板，但是焊接到底板的 GND 可以获得更好的散热特性。如果您想将 EPAD 焊接到底板，请确保使用适量焊膏，避免过量焊膏造成模组与底板距离过大，影响管脚与底板之间的贴合。
- 为确保 ESP8684 芯片上电时的供电正常，EN 管脚处需要增加 RC 延迟电路。RC 通常建议为 $R = 10\text{ k}\Omega$ ， $C = 1\ \mu\text{F}$ （模组中已添加此 RC 延迟电路），但具体数值仍需根据模组电源的上电时序和芯片的上电复位时序进行调整。ESP8684 芯片的上电复位时序图可参考 [《ESP8684 系列芯片技术规格书》](#) 的电源管理章节。

8 模组尺寸和 PCB 封装图形

8.1 模组尺寸

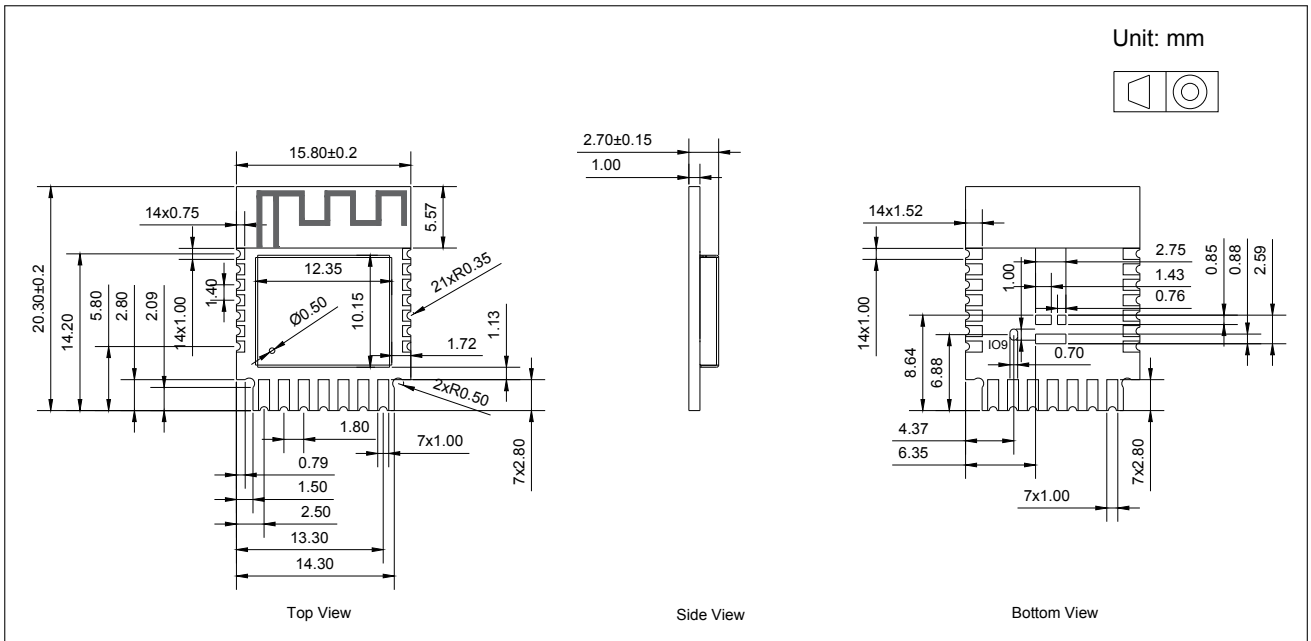


图 6: 模组尺寸

说明:

有关卷带、载盘和产品标签的信息，请参阅 [《乐鑫模组包装信息》](#)。

8.2 推荐 PCB 封装图形

本章节提供以下资源供您参考：

- 推荐 PCB 封装图，标有 PCB 设计所需的全部尺寸。详见图 7 模组表面贴装推荐 PCB 封装图形 和 8 模组竖插装推荐 PCB 封装图形。
- 推荐 PCB 封装图的源文件，用于测量图 7 和 8 中未标注的尺寸。您可用 [Autodesk Viewer](#) 查看 [ESP8684-WROOM-06C](#) 的封装图源文件。

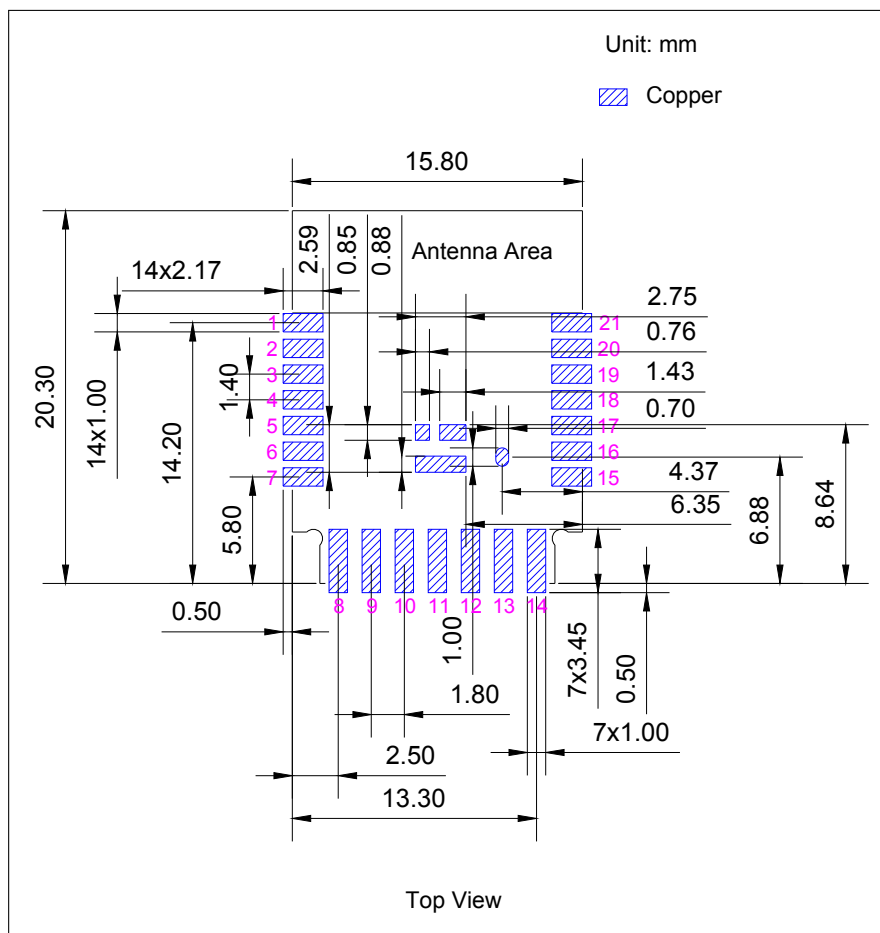


图 7: 模组表面贴装推荐 PCB 封装图形

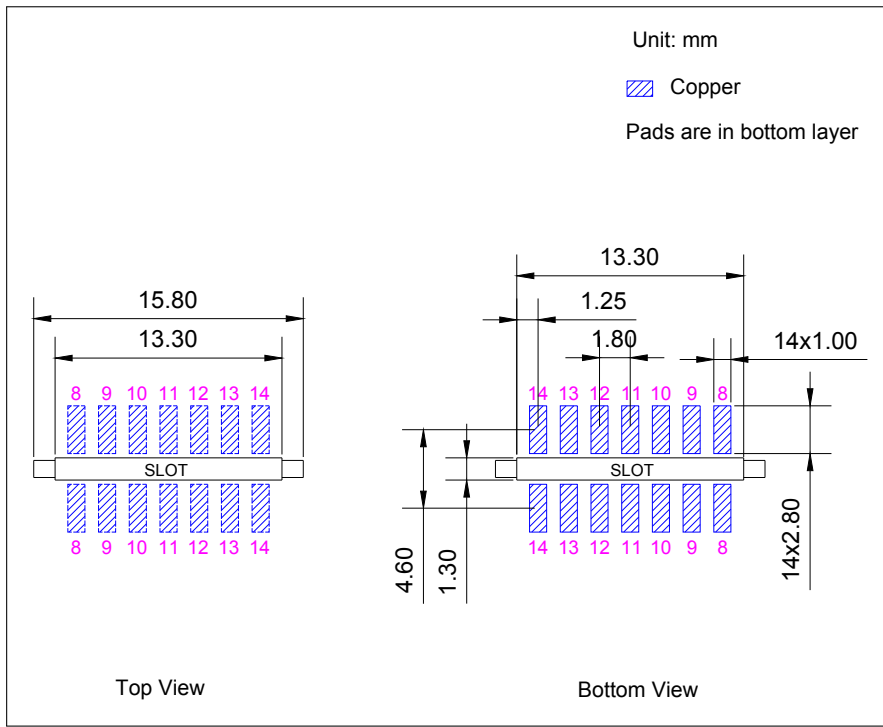


图 8: 模组竖插装推荐 PCB 封装图形

9 产品处理

9.1 存储条件

密封在防潮袋 (MBB) 中的产品应储存在 $< 40\text{ }^{\circ}\text{C}/90\%\text{RH}$ 的非冷凝大气环境中。

模组的潮湿敏感度等级 MSL 为 3 级。

真空袋拆封后，在 $25\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $60\%\text{RH}$ 下，必须在 168 小时内使用完毕，否则就需要烘烤后才能二次上线。

9.2 静电放电 (ESD)

- 人体放电模式 (HBM): $\pm 2000\text{ V}$
- 充电器件模式 (CDM): $\pm 500\text{ V}$

9.3 炉温曲线

9.3.1 回流焊温度曲线

建议模组只过一次回流焊。

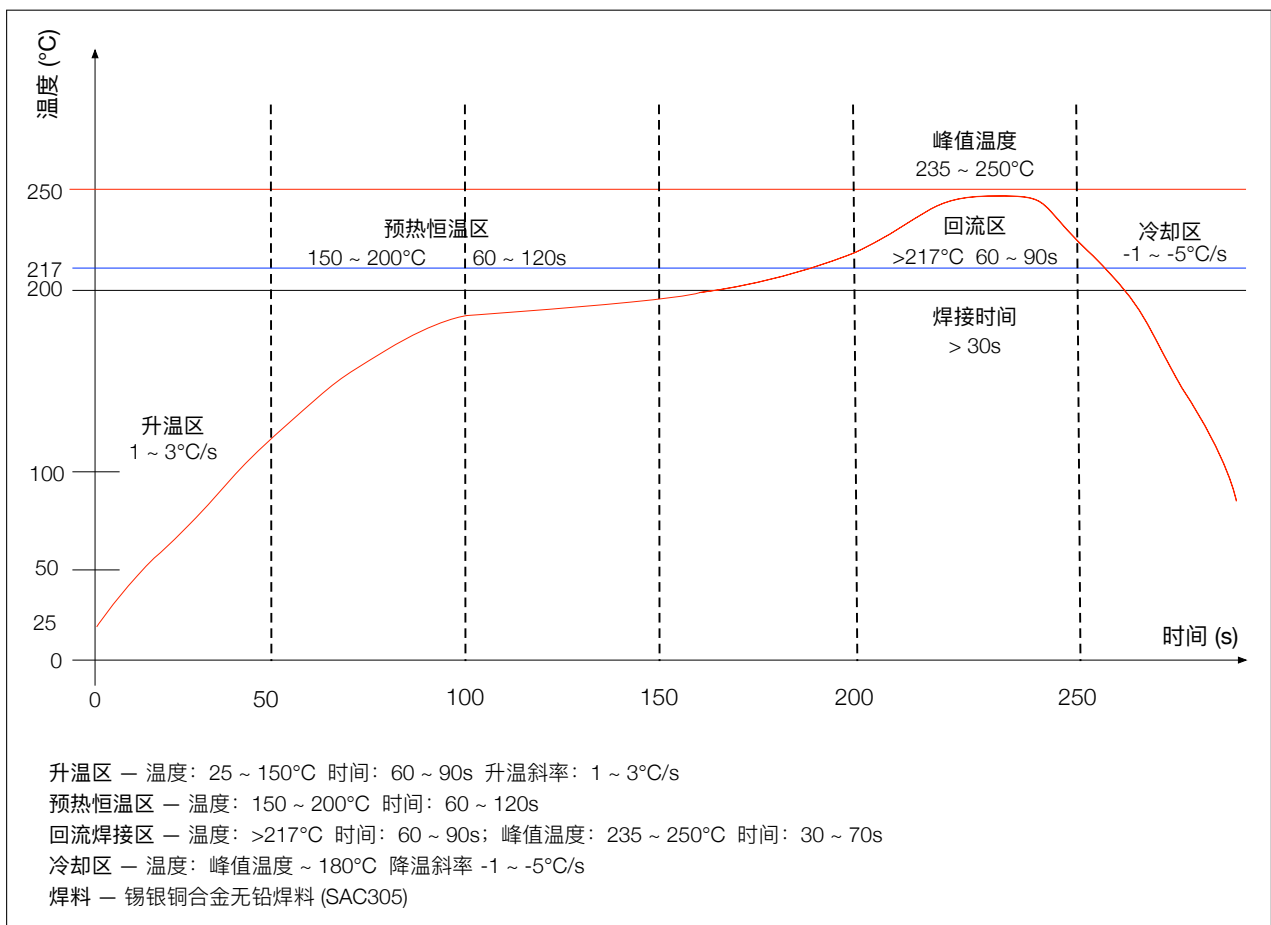


图 9: 回流焊温度曲线

9.3.2 波峰焊温度曲线

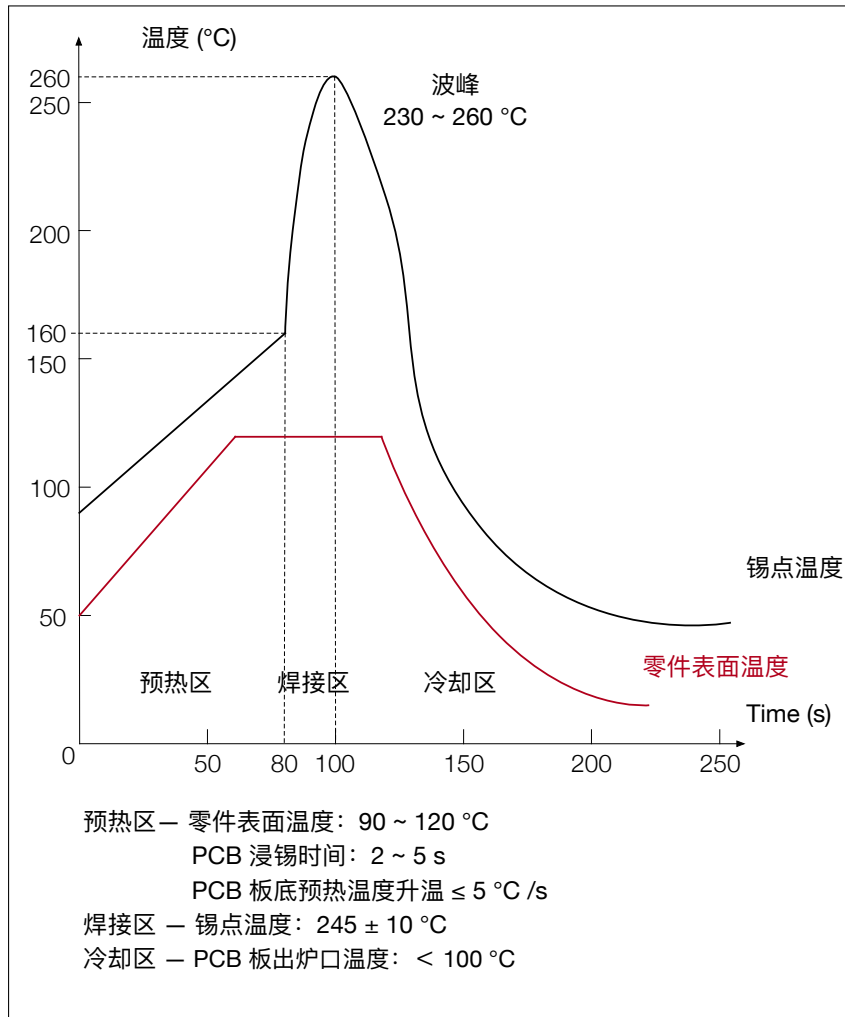


图 10: 波峰焊温度曲线

9.4 超声波振动

请避免将乐鑫模组暴露于超声波焊接机或超声波清洗机等超声波设备的振动中。超声波设备的振动可能与模组内部的晶振产生共振，导致晶振故障甚至失灵，**进而致使模组无法工作或性能退化。**

10 相关文档和资源

相关文档

- [《ESP8684 技术规格书》](#) – 提供 ESP8684 芯片的硬件技术规格。
- [《ESP8684 技术参考手册》](#) – 提供 ESP8684 芯片的存储器和外设的详细使用说明。
- [《ESP8684 硬件设计指南》](#) – 提供基于 ESP8684 芯片的产品设计规范。
- 证书
<https://espressif.com/zh-hans/support/documents/certificates>
- ESP8684 产品/工艺变更通知 (PCN)
<https://espressif.com/zh-hans/support/documents/pcns?keys=ESP8684>
- 文档更新和订阅通知
<https://espressif.com/zh-hans/support/download/documents>

开发者社区

- [《ESP8684 ESP-IDF 编程指南》](#) – ESP-IDF 开发框架的文档中心。
- ESP-IDF 及 GitHub 上的其它开发框架
<https://github.com/espressif>
- ESP32 论坛 – 工程师对工程师 (E2E) 的社区，您可以在这里提出问题、解决问题、分享知识、探索观点。
<https://esp32.com/>
- *The ESP Journal* – 分享乐鑫工程师的最佳实践、技术文章和工作随笔。
<https://blog.espressif.com/>
- SDK 和演示、App、工具、AT 等下载资源
<https://espressif.com/zh-hans/support/download/sdks-demos>

产品

- ESP8684 系列芯片 – ESP8684 全系列芯片。
<https://espressif.com/zh-hans/products/socs?id=ESP8684>
- ESP8684 系列模组 – ESP8684 全系列模组。
<https://espressif.com/zh-hans/products/modules?id=ESP8684>
- ESP8684 系列开发板 – ESP8684 全系列开发板。
<https://espressif.com/zh-hans/products/devkits?id=ESP8684>
- ESP Product Selector (乐鑫产品选型工具) – 通过筛选性能参数、进行产品对比快速定位您所需要的产品。
<https://products.espressif.com/#/product-selector?language=zh>

联系我们

- 商务问题、技术支持、电路原理图 & PCB 设计审阅、购买样品 (线上商店)、成为供应商、意见与建议
<https://espressif.com/zh-hans/contact-us/sales-questions>

修订历史

日期	版本	发布说明
2023-08-21	v1.0	<ul style="list-style-type: none">• 添加 4.4 功耗特性 章节• 添加 5 射频特性 章节• 更新 8.1 模组尺寸
2022-11-15	v0.1	初稿



www.espressif.com

免责声明和版权公告

本文档中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

本文档可能引用了第三方的信息，所有引用的信息均为“按现状”提供，乐鑫不对信息的准确性、真实性做任何保证。

乐鑫不对本文档的内容做任何保证，包括内容的适销性、是否适用于特定用途，也不提供任何其他乐鑫提案、规格书或样品在他处提到的任何保证。

乐鑫不对本文档是否侵犯第三方权利做任何保证，也不对使用本文档内信息导致的任何侵犯知识产权的行为负责。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权许可，不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。

文档中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

版权归 © 2023 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司。保留所有权利。